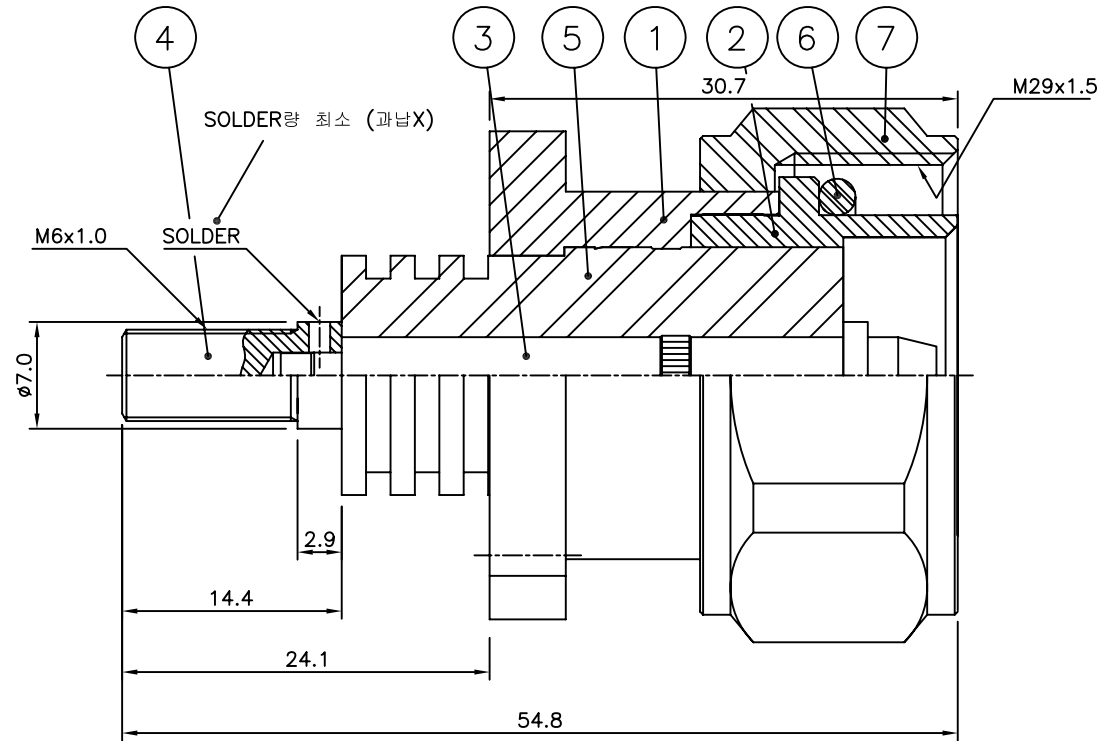




1. ①번 BODY에 ⑦번 CAP을 넣어 놓는다.
2. ①BODY+⑦CAP에 ②번 BODY를 억지끼움 한다.
3. BODY에 ⑤번TEFLON 먼저 조립 한다.PIN -> 억지끼움 Solder 한다.
4. TEFLON에 ③번 PIN을 조립한다.
5. ④번 PIN을 ③번 PIN에 억지끼움 한 후 Solder 한다
 ↳5-1. Solder는 고주파기기로 할 것
 5-2. Solder 후 변색이 없을 것.
6. ⑤번 GASKE를 조립한다.

7	COUPLING CAP	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DCU00078-5/2
6	GASKET	1	SILICONE RUB		DGK00054-N/1
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN02704-N/1
4	CONTACT	1	MBsBD C3604BD-F	Silver Plate	DCT03638-5/1
3	CONTACT	1	MBsBD C3604BD-F	Silver Plate	DCT03637-5/1
2	원형 BODY	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DBD04224-5/1
1	사각 BODY	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DBD04223-5/1
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal	DATE			 KJ COMTECH CO.,LTD. RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017				
	±0.1	2016. 08. 29.							
	Angle	APPROVED BY	I.C.KIM		TITLE 7/16 DIN50 SOLDER END PS-4H				
±1°	CHECKED BY								
MATERIAL		DRAWN BY		C.K.KIM		A4	DWG NO.	CN03536-7/3	
-							REVISION	I R	SHEET
FINISH		SCALE	UNIT						
-		2/1	mm						